and a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in response to an information signal. An insulating substrate disposed between the modulating electrode and the electron-emitting device laminates the modulating electrode. The insulating substrate has a uniform thickness of from 0.1 to 200 micrometres. A number of the electron-emitting devices are arranged, and the distances between the modulating electrode and individual electron-emitting devices are all equal, in the range of 0.1 to 200 micrometres. The electron emitting device has a thickness of from 0.01 to 200 micrometres in the direction of electron beam emission. USE/ADVANTAGE - For image display appts. Easy alignment between modulating electrodes and electron-emitting areas. Image display appts. displays image free of luminance non-uniformity. (Dwg.1/12)

Title Terms: COLD; CATHODE; MODULATE; ELECTRON; BEAM; GENERATOR; CONDUCTING; FILM; ONE; SIDE; THIN; INSULATE; SUBSTRATE; MODULATE; ELECTRON; EMIT; STRUCTURE

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-031/15

International Patent Class (Additional): H01J-029/50

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01; V05-D05C; V05-D06A

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008404938 **Image available**
WPI Acc No: 1990-291939/199039

XRPX Acc No: N90-224743

Surface-conductive cold cathode modulated electron beam generator - uses conductive film on one side of thin insulating substrate to modulate electron-emitting structure on other

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H; TAKEDA T; YOSHIKAZU

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family:

| | <i>z</i> · | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-------------|------|----------|--------|---|
| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week | |
| EP 388984 | A | 19900926 | EP 90105595 | A | 19900323 | 199039 | В |
| JP 3020941 | A | 19910129 | JP 89290979 | Α | 19891110 | 199110 | |
| US 5185554 | A | 19930209 | US 90497072 | Α | 19900321 | 199308 | |
| EP 388984 | A3 | 19920102 | EP 90105595 | ·A | 19900323 | 199320 | |
| EP 388984 | В1 | 19970702 | EP 90105595 | A | 19900323 | 199731 | |
| DE 69030978 | E | 19970807 | DE 630978 | Α | 19900323 | 199737 | |
| | | | EP 90105595 | Α | 19900323 | | |
| US 5757123 | Α | 19980526 | US 90497072 | Α | 19900321 | 199828 | |
| | | | US 92920916 | Α | 19920728 | | |
| | | | US 94305852 | A | 19940914 | | |
| | | | | | | | |

Priority Applications (No Type Date): JP 89290979 A 19891110; JP 8969389 A 19890323

Cited Patents: NoSR.Pub; EP 217003; EP 249968; EP 354750

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 388984 A 21

Designated States (Regional): DE FR GB

US 5185554 A 18 H01J-031/15

EP 388984 A3 21

EP 388984 B1 E 21 H01J-031/15

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 69030978 E H01J-031/15 Based on patent EP 388984

US 5757123 A H01J-031/15 Cont of application US 90497072 Cont of application US 92920916

Cont of patent US 5185554

Abstract (Basic): EP 388984 A

The device consists of a rear plate (31) on which conductive electrodes (32) are formed. After deposition of thin insulating substrate (33) an electron=emitting structure of a surface=conductive cold cathode type (35) is formed on top.

The conductive electrodes modulate an electron beam emitted from the structure according to an incoming signal.

ADVANTAGE - Has uniform luminance. Can be manufactured easily. (21pp Dwg.No.1/12)

Abstract (Equivalent): EP 388984 B

An electron-beam generator of the thin film type comprising at least one electron-emitting device (34,35,36) and at least one modulating electrode (32,37) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal; said electron-emitting device having an electron-emitting area (36) formed between electrodes (34), so that electrons are emitted from said emitting area by applying a voltage between said electrodes, characterised in that said modulating electrode and said electron-emitting device are either so laminated as to interpose an insulating substrate (33) therebetween, with said modulating electrode being disposed beneath said emitting area, or are disposed on the same plane of an insulating substrate (50).

Dwg.1/12

Abstract (Equivalent): US 5185554 A

The electron beam generator includes an electron emitting device

⑬日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 輝 公 期

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-20941

⑤Int.Cl.' 戰器 H 01 J 31/12 G 09 F 9/30 3

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月29日

B 6722-5C 3 6 0 8621-5C R 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全13頁)

の発明の名称 画像表示装置及びその製造方法

②特 頤 平1-290979

②出 頤 平1(1989)11月10日

優先権主張 匈平 1 (1989) 3 月23日 9日本(JP) 9特額 平1-69389.

⑩発 明 者 野 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 村 95 仍発 明者 子 哲 他 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 金 冗発 明 者 野 冶 人 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 小 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 個発 明者 俊 爐 英

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

仰代 理 人 弁理士 費田 菩雄 外1名

明 知 書

1. 発明の名称

画像表示装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 複数の表面伝導形電子放出衆子を並べた電子源と、電子流を情報信号に応じて変調する変調電性と、電子が衝突して區像を形成する画像形成部材とを有する画像表示装置において、前記整調電極、前記電子源、前記画像形成部材が順次配置され、かつ、該変調電極と電子源が絶線体を介して一体形成されていることを特徴とする画像表示装置。
- (2) 前記電子類が、素子配線電極間に表面伝導形電子放出素子を並べた線電子類群から成り、前記変調電極が鼓線電子源と複角方向に配置された変調電極群から形成され、各線電子源と各変調電複に電圧印加手段を購えたことを特徴とする請求項1 記載の画像表示設置。
- (3) 素子配線電極間に複数の装面伝導形電子放出

業子を並べた線電子頭と、電子流を情報信号に応じて変調する変調電優と、電子が衝突して面像を 形成する動像形成部材とを有する画像表示装置に おいて、前記変調電極と前記線電子選が、同一絶 縁萬板上に設けられていることを特徴とする画像 表示装置。

- (4) 前記室図電極を、変調配線電極間に表面伝導 形電子放出業子を挟んで複数並べた線変調電極を 複数並列に設けた線変調電極群と、前記線電子源 を複数並列に設けた線電子源群とを互いに直角方 向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子源に 電圧印加手段を備えたことを特徴とする請求項 3 記載の個像表示装置。
- (5) 前記索子配線電腦と前記数調配線電極が絶線体を介して一体に形成されていることを特徴とする請求項4記載の顕像表示装置。
- (6) 前記表面伝導形電子放出素子の素子電極と前記変調電極が、同一材料からなることを特徴とする請求項3~5いずれかに記載の画像表示装置。
- (7) 紀禄性基板上に、表面伝導形電子放出業子か

らなる電子派と変調電極を設け、該基板に対向配置させて、電子の衝突により画像を形成する画像 形成部材を有したフェースプレートを設ける画像 表示装置の製造において、前記業子の電極と前記 変調電極とを前記絶縁性基板上に同時に形成する ことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、表面伝導形電子放出素子を電子源として用いた面像表示装置及びその製造方法に関する。

【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. I. Elinson)等によって発表された冷陸極素子が知られている [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形質子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出索子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO。(Sb)薄膜を用いたものの他、Au薄膜によるもの【ジー・ディトマー: "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films") 、9 巻、317頁、 (1972年)】、ITO 薄膜によるもの【エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド: "アイ・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Cont.")519頁、 (1975年)】、カーボン薄膜によるもの【荒木久地: "真空"、第26巻、第1号、22頁、 (1983年)】等が報告されている。

これらの表面伝導形電子放出素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる。
- 2) 排造が簡単であるため、製造が容易である、
- 3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる。
- 4) 応答速度が速い、

等の利点があり、今後広く応用される可能性を もっている。

一方、面状に展開した複数の電子源と、この電子源からの電子ビームの照射を各々受ける蛍光体ターゲットとを、各々相対向させた薄彩の画像表示装置が、特開昭 58-1956 号。特開昭 60-225342 号等で開示されている。

これら電子線ディスプレイ装置は次のような構造からなる。

第1回は世来ディスプレイ装置の概要を示すもものである。1はガラス基板、2は支持体、3はは支持体、3はは大力のでを受ける。1はガラスは近光、5は電子通過孔、8は近回電極、7はガラスは近光、レン・帯電板、9は電子が衝突することにより発光、変色、帯電が大力を応いる。10はアン・帯域とは神経の呼点である。これでは、ガラスをははははない中で構造を成するのである。配線電板3は、カウトでは、ガラスを用いて形成しても、別のでは、カウトを開きを成するのである。配線電板3は、別の中で開造を成するのである。配線電板3は、別の中で開きを用いて形成しても、別のである。これでは、別のでは、100円である。配線電板3は、別の中である。配線電板3は、別の中である。配線電板3は、別の中である。配線電板3は、別の中である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板であるでは、100円である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。配線電板である。これでは、100円である。110円では、100円では、100円では、100円である。110円では、100円では、

材料を用いても良く、一般に融点が高く電気抵抗 の小さいものが用いられる。支持体2は絶縁体材 料もしくは導電体材料で形成されている。

これら電子線ディスプレイ接近は、配線電極 3に電圧を印加せしめ中空構造をなす電子放出部 より電子を放出させ、これら電子流を情報信号に 応じて変調する変調電極6に電圧を印加すること により電子を取り出し、取り出した電子を加まると せ蛍光体9に衝突させるものである。また、配線 電極3と変調電極6でXYマトリックスを形成せし め、画像形成部材たる蛍光体9上に画像表示を行 うものである。

上述従来の電子線ディスプレイは熱電子源を用いている為、次のような問題点があった。

- 1. 消費電力が高い。
- 2. 変調スピードが遅い為大容量の表示ができない。
- 3. 各素子間のパラッキが生じ易い為大面類化が 難しい。

これらの問題点を解決する為に熟電子源に代え

て、前述した表面伝導形電子放出常子を配置した 画像表示装置が考えられる。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した表面伝導形電子放出業 子を用いた画像表示装置には次のような問題点が あった。

①・フェースプレート10に設けた面像形成部材9 と変調電板6と電子放出部23の位置合わせが難しい為、大面面で高額組なディスプレイが作製 できない。

- ②・変調電視6と電子放出部23の絶対的な位置が 場所によって異なると表示面像にムラが生じ る。よって、極めて正確に位置合わせをして製 造する必要がある。
- ①、上述①、②を据みて大園面で高精細なディスプレイを製造するには、多大な設備投資が必要であり、ディスプレイの価格も非常に高価になる。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題点を解消した面像表示装置及びその 製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明の特徴とするところは、複数の表面伝導形電子放出素子を並べた電子源と、電子流を情報信号に応じて変闘する変調電極と、電子が衝突して副像を形成する画像形成部材とを有する画像表示装置において、前記変調電極、前記電子源、前記面像形成部材が順次配置され、かつ、該変調電極と電子源が絶線体を介して一体形成されている

画像表示装御にある。

また、前記電子源が、素子配線電極間に表面伝導形電子放出業子を並べた線電子源料から成り、前記変調電極が接線電子源と直角方向に配置された変調電極群から形成され、各線電子源と各変調電極に電圧印加手段を備えた関像表示装置も特徴とする。

次に、本発明の特徴とするところは、素子配線電極間に複数の表面伝導形電子放出素子を並べた線電子廠と、電子流を情報信号に応じて変調する変調電極と、電子が衝突して画像を形成する面像表示装置において、前記変調電極と前記線電子源が、同一地線基板上に設けられている面像表示装置にある。

また、前記変調電極を、変調記線電極間に表面 伝導形電子放出索子を挟んで複数並べた線変調電 極を複数並列に設けた線変調電極群と、前記線電 子派を複数並列に設けた線電子源群とを互いに定 角方向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子 源に電圧印加手段を備えた画像表示装置も特徴と ts.

さらに、前記者子配換電極と前記変調配線電極が絶縁体を介して一体に形成された圏像表示接電をも特徴とし、また、前記表面伝導形電子放出素子の素子電極と前記変調電極が、同一材料からなる画像表示装置とすることにも特徴がある。

一方、本発明では装置の製造方法にも特徴があり、すなわち、絶線性基板上に、表面伝導形質で放出電子を設けて、数出電子からなる電子源と変調電極を設け、該をお板に対向配置させて、電子の衝突により画像表示装置の製造において、前記素子の電極と前記を観性を行ってある。

[作用]

本発明においては、従来別体として設けていた変調電極を、絶縁性基板上に電子源と一体(電子源の下方に、あるいは電子源と同一面上に)に設けた調道とすることで、電子源と変調電極のアライメントが容易になる。すなわち、従来の別体電

き変調電極では、電子源から一定の間隔を取って かかる変調電極を設けているため、その若干のズ レもが、画像形成部に達する電子ピームの飛翔に 大きな影響を与えていた。

正しくこの問題を解消できる作用が、本発明に は在るといえよう。

また、絶縁性基板上に設ける整調電極は、従来に比べ、そのポリュームを大きくとることができ、すなわち抵抗の低減となり、結果として印加電圧を低減できるといった作用が在る。

本発明は、電子源の下方に、あるいは電子源の下方に、あるいは電子源の下方に、あるいは電子源と一体の構成も考えらのとったが、本発明の構成を設けるが、変調電極を設けるの構成を発展を設ける。とは非形電子放出常子上に変調電極を設け、かつるには、設索子の上に絶縁体膜を形成し、かつるというに電子放出部が絶縁体を成膜した。電子は、前述している為、電子放出部に絶縁体を成膜した。をの劣化が生じ、種々の劣化が生じ、さらにより、種々の劣化が生じ、さらにより、種々の劣化が生じ、

は特性劣化の原因になる。よって、本発明が、新たな問題を発生させずに上述問題を解消できる作用が在るといえよう。

以上述べた本発明の構成を、以下に示す実施例 を用いて詳細に説明する。

[実施例]

実施例)

第3回は、本実施例の電子源と変調電極の構成 図である。31はガラス基板、32は変調電極、33は 絶球体膜、34は常子配線電極、35は索子電板、36 は電子放出部である。

本実施例は、前述第2図に示す従来例の電子放出素子と蛍光体の間にある変調電極を電子放出部36の下に配置しかつ電子放出素子と変調電極32を 絶縁体膜33を介して一体に形成したものである。

第4回は、第3回のA-A'の断面における本実施例の電子源と変調電極の製造工程を示すものである。ここで、本実施例の画像表示装置の製造方法を説明する。

①、先ず、ガラス基板31を十分洗浄し、通常良く

用いられる蒸着技術とホトリソグラフィー技術により、ライン状の変調電極32群を形成する。かかる基板31は、ガラス以外にもアルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。また変調電極32は、金。ニッケル、タングステン等の導電性材料であれば良いが、基板との熱能張率がなるべく近いものが好ましい。

本実施例の変調電極は、ニッケル材料を用い、幅 1.6 mm で 2 mmビッチの変調電複群を作製した。

- ②、次に、無着技術によりS10。で絶縁体膜33を形成した。絶縁体膜33の材料としては、S10。、ガラス、その他のセラミックス材料が好適である。また、その厚さは、篠い方が変調電極に印加する電圧が低くなるので良いが、実用的には1μ=~200μ= が好ましく、さらには1μ=~10μ= が最適である。本実施例では厚さを10μ=とした。
- ②・次に、 無 技術とエッチング技術により素子 電板35と素子配線電極34 (断面図には不図示)

をNi材料で作製した。かかる業子配線電極34は、電気抵抗が十分低くなるように作製しさえすればどのような材料でもかまわない。素子電極35は、紫子配線電極34-a及び34-bと複続され、紫子電極35が相対向する電子放出部36を形成する。その電極ギャップ(G) は、0.1μm ~10μmが軒適で本実施例は2μmに形成した。電子放出部36に対応する長さ(2:第3回登照)を300μmに形成した。紫子電極35の幅は狭い方が望ましいが実際には1μm~100μm が舒適で、さらには1μm~10μmが最適である。また、電子放出部36は変調電極34群(a. bで一組)のピッチは2mmに形成し

④. 次に、ガスデポジション法を用いて相対抗する電極間に超微粒子膜を設けることにより電子放出部36を形成した。超微粒子の材質はPdを用いたが、その他の材料としてAg__Au等の金属材料やSnO_, In_O_ の酸化物材料が好適であるが

これに限定されるものではない。本実施例では Pd粒子の直径を約100 人に設定したが、これに 限定されるものではない。また、ガスデポジ ション法以外にも、例えば有機金属を分敗並布 し、その後熱処理することにより電極間に超散 粒子類を形成しても所望の特性が得られる。

⑤.以上説明したプロセスで形成された電子源と 変調電極を有するガラス基板から、5 mm離して 蛍光体9を有するフェースプレート10を設け画 像表示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

当光体面の電圧を 0.8 kV ~1.5 kV に投定する。 第3 図において、一封の素子配線電極 34-aと 34-b に14 V の電圧パルスを印加し、線状に並べた複数 の電子放出素子から電子を放出させる。放出され た電子は、慣報信号に対応して変調電極群に電圧 を印加することにより電子ピームを ON/OFF 制御する。変調電極 32により引き出された電子は、加速 し蛍光体に衝突する。蛍光体は情報信号に応じて ーラインの表示を行う。次にこの関りの素子配線 電極34-a、34-bに14Vの電圧パルスを印加し上述 したーラインの表示を行う。これを順次行うこと により一回面の画像を形成した。つまり、素子配 線電極群を走変電極として、走査電極と変調電極 でXYマトリックスを形成し画像を表示した。

本実施例の表面伝導形電子放出業子は、100 ピコ砂以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1 関面を30分の1 秒で画像を表示すると1 万本以上の走査線数が形成可能である。

また、変調電極32群に印加する電圧は、一40 V以下で電子ビームをOFF 制御し、30V以上でON 制御した。また、一40V~30Vの間で電子ビーム の量が連続的に変化した。よって、変調電極に印 加する電圧により階調表示が可能であった。

変調電極32に印加する電圧によって電子ビームが制御できる理由は、変調電極の電圧によって電子放出部36近傍の電位がプラスからマイナスまで変化し、電子ビームが加速または減速することに基づく。よって、紫子電極35の幅(Y) が広くなるにつれ、変調電極32に印加する電圧を高くしない

と理子放出部 35近傍の電界分布を制御できなくなる。

以上説明した様に、本実施例は電子放出業子と 変調電極が一体に形成されているので、アライメ ントが容易で、かつ、薄膜製造技術で作製してい る為、大画面で高精細なディスプレイを安価に得 ることができた。さらに、電子放出部36と変調電 極32の間隔を極めて精度良く作製することができ たので輝度ムラのない極めて一様な画像表示装置 を得ることができた。

表面伝導形電子放出素子においては、数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、このような素子の変調に対して本発明は極めて有効であった。

夹施例2

第5図は第2の実施例であるところの電子派と 変調電極の構成図である。

第6図は第5図のB-B'の断面図である。37 は本実施例の変調電極群である。本実施例は実施 例1における変調電極を電子放出面内にも配置し たものである。

第5 図に示す本実施機の製造方法は、実施例 1 と同等な無着技術及びエッチング技術により形成できるので説明を省略する。また、各構成材の 形状は実施例1 と同一に製造した。第6 図におい て素子電極 35と変調電極 37の間隔 (S) は 30 μm以下 が好ましく、実用的には 5 ~ 20 μm が好適である。 本実施例では 10 μm とした。

本実施例において変調電極37に印加する電圧 は、-25V以下で電子ビームをOFF 制加し、10V 以上でON制御できた。また、実施例 1 と同様 -25V~10Vで電子ビームの量を連続的に制御で きた。

本実施例は実施例1に対し、変調電極37に印加 する電圧を約2分の1に減少させることができ た。このことにより変調電極に電圧を印加する為 のトランジスターの価格を大幅に下げることがで きる。

以上説明したように、本実施規は実施例1と比較して、変調電極に印加する電圧を低く設定し

ても電子放出部 36近傍の電位を容易に制御できた。

爽施例 3

第7回は、第3の実施例であるところの電子源と変製電極の構成図である。第8回は、第7回のC-C'の断面における製造工程の説明図である。ここで、本実施例の製造方法を説明する。38はコンタクトホールである。

- ①、実施例1の製造方法と同じ。
- ②、実施例1の製造方法と同じ。ただし絶縁体膜 33の厚さを3 μmとした。
- ③、エッチング技術により第7回。第8回に示すようなコンタクトホール38を設ける。かかるコンタクトホールは、常子電極35を挟む位置において絶縁体膜33を取り除くことにより形成した。つまり、コンタクトホールを通して変調電極32が露出している。
- ②、実施例1における製造方法の②と同じ。.

⑥、実施例1における製造方法の⑤と同じ。

本実施例のコンタクトホール 38の大きさは、第7図に示すように電子放出部 36の長さ(ℓ) と同程度が好適である。また、コンタクトホールと宏子電極の距離(S) は 10μ m~ 500 μ mが好適で、さらには 25μ m~100 μ mが最適である。

本実施例は変調電極32に電圧を印加すると、コンタクトホール38を通して電流が流れ絶縁体膜表面の電位を変えるもので、宏子電極35近傍の絶縁

体膜の表面電位を制御するものである。

本実施例において、変質電極32に印加する電圧は、-25V以下で電子ビームをOFF 制御し10V以上でON制御できた。

本爽語例は、実施例1に対し変調電板に印加する電圧を約2分の1に減少させることができた。このことにより、変調電極に電圧を印加する為のトランジスターの価格を大幅に下げることができた。

志施例4

第9回は本発明の第4の実施例における電子源と変調電極部を示す振略的な構成図である。第10回は第9回におけるD-D'の斜面図である。31は絶縁性基板、35は表面伝導形電子放出業子の業子電極、36は電子放出部、40は変調電極、34(34-a、34-b)は素子配線電極、33は絶縁体膜、41は変調配線電極である。

線電子源は、名子配線電極34-aと34-bの間に電子放出部36を複数配置することにより形成する。 ②変調電極40は、若子電極35を挟む位置に配置さ れ、また、第10図に示すように絶縁体膜33のコンタクトホールを介して変調配線電極41に接続されている。以後これを線変調電極と呼ぶ。また、かかる線電子源と線変調電極41を複数並列に設けることにより線電子量群と線変調電極群を形成する。

本実施例は、上記電子源と変調電極を設けた落板上方に前述のような画像形成部材9付フェースプレート10を設けることで画像表示装置を作製するものである。

本実施例では、基板31の同一面上に表面伝導形電子放出素子と変調電極40を設けることを特徴とする。素子電極35の幅(N) は、1~50μmが好きで、実用的には3~20μmが望ましいがこれに限るものではない。また、素子電極の幅(N) が小であるが、上記範囲より小さいと素子電極の抵抗があるくなるという欠点を生むる。電子放出部36であるところの素子電極35の舞橋(G) は、実用的には0.5~5μmであるがこれを限るものではない。次に、

電子放出部36の形成については、奥野製業株式会 社製CCP-4230の有機パラジウムを分散値布し、モ の後300 ℃の温度で大気焼成することにより、バ ラジウム競粒子と酸化パラジウム機粒子の混合数 粒子膜を素子電振問に設けることで電子放出部を 形成した。しかし、これに限るものではない。次 に、素子電極35と変調電極40の間隔(S) は、各電 **極間の罵気的絶疑さえ維持できれば、できる限り** 小さくすることが望ましく30mm以下が好適で、実 用的には5~20μmが望ましい。かかる間隔(S) は、変調電極40に印加する電圧を深く係わるもの であり、間隔(S)が大きくなると変調電極40に印 加する電圧が高くなる。また、第9図に示す電子 放出部36の長さ(4) は、素子電極35の相対向する 長さで、この長さ(Q) から一様に電子が放出され る。変調電極40の幅(L) は、電子放出部36の長さ (4) より長くすることが必要である。例えば、電 子放出部36の長さ(2) が50~150 μωであれば、素 子照視の幅(N) や素子電極と変調電極の間隔(S) にもよるが、変調電極40の幅(L) は100 ~ 200 μm が実用的である。ここで4 > Lのときは、電子放出部から放出された電子を変調電極40によってON/OFF制御できなくなるか、制御できたとしても変調電極40に印加する電圧が高くなる。

次に、本発明の構成材料を説明する。基板31としては、一般にはガラス材料を用いるが、510,やアルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。素子電極35と変調電極40は、金、ニッケル等の金属材料で形成されることが望ましいが、その他のいかなる導電性材料を用いても構わない。絶録体膜33は、510。等絶縁体膜で一般に形成するが、素子配線電極34と変調配線電極41の絶縁ができればこれに限るものではない。

次に、本実施例の面像表示装置の製造方法を第 11箇に基づいて説明する。

①、ガラス基板31を十分洗浄し通常良く用いられる蒸程技術とホトリングラフィー技術により架子電極35と変調電極40を形成する。ここでは、電極材料としてニッケル材料を用いたが、郷電性材料であればこれに限るものではない。素子電極間

(G) は 2 μm、 素子電極幅 (W) は 10μm、 素子電極 15 と変調電極 40の距離 (S) は 5 μm、電子放出部の長さ(ℓ) は 150 μm、変調電極の幅 (L) は 220 μm に形成した。ここで、 素子電極 35と変調電極 40は同一プロセスで、 すなわち同一材料で形成したが、 それぞれ別の材料を用いて形成しても摘わない。本実施例の電子放出素子及び線電子源、線変調電極は全て 1.0 mm ピッチに形成した。

次に、電子放出素子を複数同時に駆動する為の 業子配線電極34を形成する。材料としても、金。 期,アルミニウム等の金属材料が適当であり、電子放出素子を多数同時に駆動する為には、電気は、 分の小さな材料がより望ましい。本実施例では、 の小さな材料で1.5 μmの厚さに形成成した。 の、次に、絶縁体膜33を変調電極40の端ではなける。 の、このとき、絶縁体膜33は業子配線電優34との の方向に設けられ、絶縁体膜上に気的絶縁を となる。その為には、絶縁体膜33の厚さは素子 ではて極34より厚く形成する必要がある。本実施 例では、厚さ 3 μmの SiO。で形成した、次に変調電極 40と変調配線電極 41の電気的接続を得る為に絶縁体膜 53にコンタクトホール 38を形成する。

③・次に、変調配線電極41を絶縁体膜33上に形成する。このとをコンタクトホール38を介して変調電極の結構が成され、かつ電子放出部36を挟む2つの変調電極に同一の電圧が印加されるように配線する。本実施例では基板端部でこの配線を行った。本実施例の変調配線電極41は、5μmのNi 材料で形成した。

②・次に、紫子電極間に微粒子段を形成し電子な出部36を形成する。かかる微粒子原は、有機パラジウム微粒子をスピナー塗布し、その後約300 でで30分焼成することにより形成した。得られた合粒子膜は、バラジウムと酸化バラジウムの混合で、ボターニング方法は、延常良く用いられるリフトオフ技術によることがでは、このとき微粒子の様は素子電極35中に配置されていても損わない。

⑤. 以上説明したプロセスで形成された電子源と 変調電極40を有するガラス基板から5 mm難して蛍 光体 9 を有するフェースプレート10を設け画像表 示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

第9図において、一対の素子配線電極34-aと34-bにおいて、一対の素子配線電極34-aと34-bに(本実施例では14Vの)電圧パルスを印加を印を立て、機械に並べた複数の電子放出業子がら電子がらなった。 は状にもなれた電子は、情報信号によりの表をにより、出て子は、加速しまれた電子によりの引きによりの引きをである。 近日の限りの配線電極34-a、34-bにはまりの配線電極34-a、34-bにはによりの配線電極34-a、34-bににより、では14Vの)電圧パルルを明からにより、配線電極24-cにははないのでは14Vの)電圧パルルを明からによりでは14Vの)電圧パルルを明からによりでは14Vの)電圧パルルを順次では14Vの)電圧パルルを順次では14Vの)電圧パルルを順次では14Vの)電圧パルを順次を表示したといるでは極とを形成した。では極と変には極いますに回旋を表示した。 加するバルス電圧は、素子の材料やは適にもよるが、一般的には8~20Vの範囲である。

本実施例の表面伝導形電子放出索子は、100 ピコ秒以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1 画面を30分の1 秒で画像を表示すると1万本以上の走査線数が形成可能である。

また、変調電極群に印加する電圧は - 36 V 以下で電子ビームを OFP 制御し、 26 V 以上で ON制御した。また、 - 36 V ~ 26 V の間で電子ビームの量が連続的に変化した。よって、変調電極 40 に印加する電圧により階調表示が可能であった。

変調電極40に印加する電圧によって電子ビームが制御できる理由は、変調電極の電圧によって電子放出部36近傍の電位がブラスからマイナスまで変化し、電子ビームが加速または減速することに基づく。よって、紫子電極35の幅(W) や紫子電極35と変調電極40の間隔(S) が大きくなるにつれ、変調電極40に印加する電圧を高くしないと電子放出部35近傍の電界分布を制御できなくなる。また、本実施例では電子放出部36を挟む位置に変調

質極 40を設けているが、これに限定されるものではなく、一つの変調気極でも変調電圧を高くすれば間様に質子ビームを制御できる。

以上説明したように、電子放出素子と変調電極が同一拡板上に同一プロセスで形成されているのでアライメントが容易で、かつ、薄膜関連技術で作製している為、大電面で高積細なディスがレイを安価に得ることができた。さらに、電子放出する6と変調電極40の間隔を極めて精度良く作製することができたので輝度ムラのない極めて一様な画像表示装置を得ることができた。

また、表面伝導形電子放出素子においては数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、このような素子の変調に対して本発明は極めて有効であった。

夹施侧 5

第12図は、第5の実施例であるところの電子源と変調電極の構成図である。

本実施例は、実施例4の電子放出素子の形状を 換えたものである。本実施例の電子放出素子は、 索子電極35の幅が電子放出師36の長さ(&) を形成するものである。

本実施例の画像表示装置の作製方法は、実施的 4 と同一の方法が適用できるので省略する。

本実施例は、選子放出部の長さ(4) を10μm、変調電極40と業子電極35の距離(5) を5μmに形成した。その他の構成材の寸法は、実施例4とほぼ同等の値とした。

本実施例は、実施例4と比較して、電子放出量は少くなるが、電子ビームの収束、発散の制御が可能で、非常に高精細な画像表示ができる。また、電子放出部36と変調電積40の距離を短くできるので、低電圧にて電子ビームをON/OFF制御できる。

【発明の効果】

以上説明したように、変調電極と表面伝導形電子放出素子を同一絶縁基板上に形成することで、 電子額と変調電極の位置合わせが容易となり実用 上次のような効果がある。

(1).大容量表示が可能である。

特閒平3~20941(9)

- (2).製造技術として薄膜技術が使えるので高積極な表示が可能である。
- (3). 表示ムラのない函像が得られる。
- (4).低価格の画像表示装置が作製できる。

さらに、変調電極と表面伝導形電子放出素子を 同一材料。同一プロセスで絶縁基板上に形成すれ は、容易に上記画像表示装置を作製できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来の画像表示装置の構成図である。

第2 図は、 表面伝導形電子放出案子を従来の画像表示装置に応用した場合の構成図である。

第3回は、実施例1の電子源と変調電極の構成 図である。

第4回は、実施例1の電子源と変質電極の製造 方法をA-A/断面にて示したものである。

第5図は、実施例2の電子源と変調電極の構成 図である。

第6回は、第5回のB-B'の断面図である。

第7回は、実施例3の電子額と変調電極の構成

図である.

第8図は、実施例3の電子源と変調電極の製造 方法をC-C'断面にて示したものである。

第9図は、実施例4の電子源と変調電極の構成 図である。

第10図は、第9図のD-D/断面を示したものであ x

第11図は、実施例4の電子源と変調電極の製造 方法をD-D'斯面にて示したものである。

第12図は、実施例 5 の電子源と変調電極の構成図である。

1,20,31 … 絶録層基板 2 … 支持体 (ガラス基板)

3 ··· 尼隸電極 4,23,36 ··· 電子放出部 5 ··· 電子通過孔 6,32,37,40 ··· 変調電極

7・・・ガラス基板 8・・・透明電板

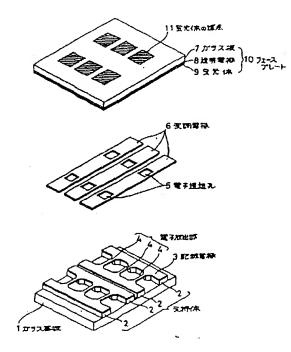
9 … 断復形成部材 10 … フェースプレート (蛍光体)

11…蛍光体の輝点 21,34,34-a,34-b -- 架子配線電板

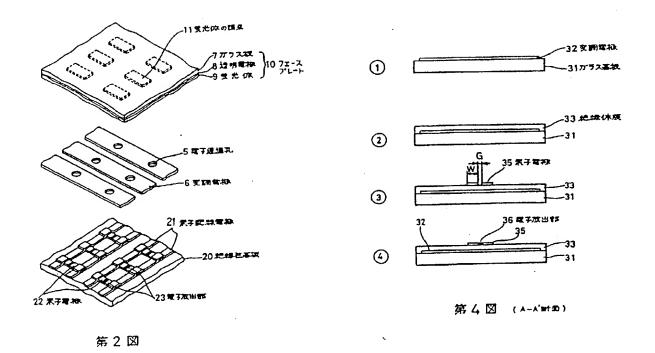
22, 35-素子電腦 33… 絶禄体膜

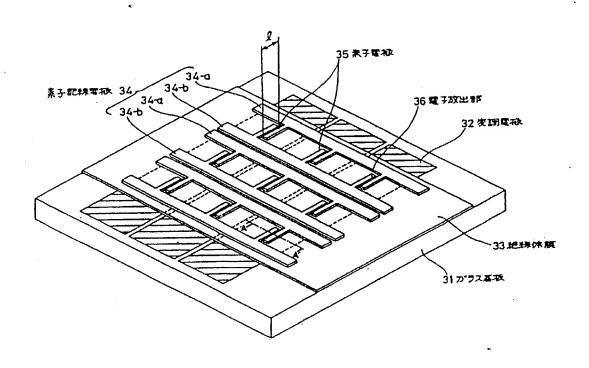
38… コンタクトホール 39… バラジウム微粒子 41… 変調配線電極

出頭人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄 〃 一波 辺 敬 介



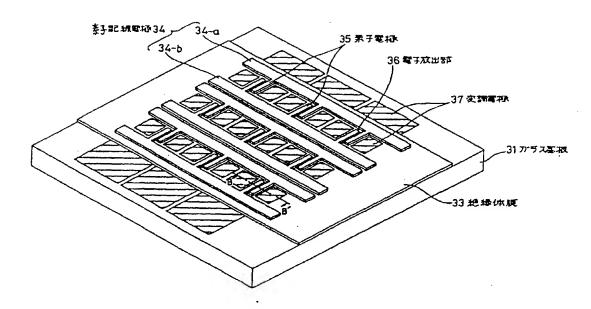
第1図



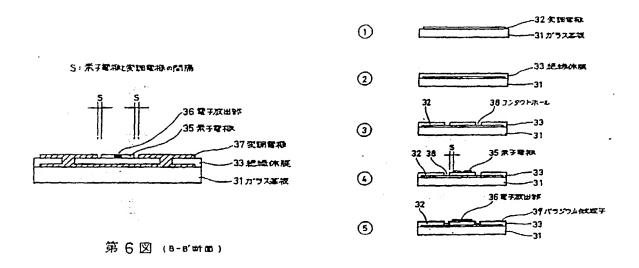


第3図

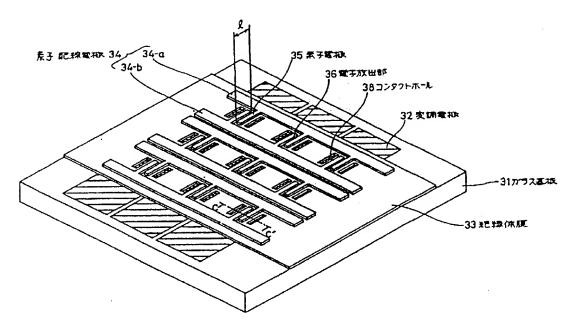
特别平3-20941 (11)



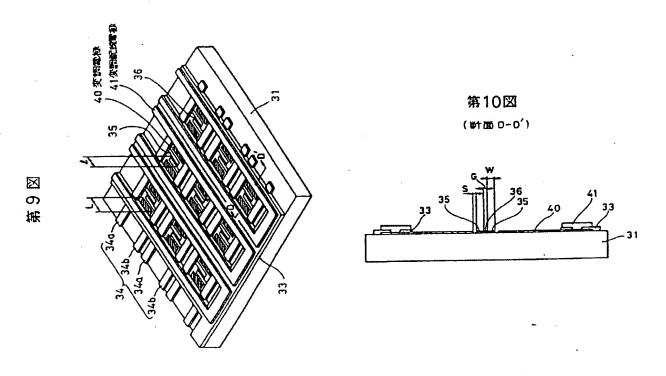
第5図



第8図 (c-c@fat)



第7図



特開平3-20941 (13)

